ADENDA Nº 1

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2019 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO."

ID N°: 365.431

Asunción, 30 de mayo de 2019

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2019 "SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRONICO."** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. **4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:**

MODIFICACION Nº 1

SE MODIFICA LA FECHA TOPE DE CONSULTAS, RESPUESTAS, INICIO, CIERRE, ETAPA COMPETITIVA, ENTREGA Y APERTURA FISICA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

MODIFICACION Nº 2

SE MODIFICA EL PUNTO INTERFASES SFP/SFP+ DEL APARTADO CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ÍTEM 1 DE LA SECCIÓN III – REQUISITO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Características de Hadware	Interfaces SFP/SFP+:	4 (cuatro) módulos SFP por cada equipo. Los módulos deberán ser dúplex multimodo de 1 Gbps de 300 metros de alcance como mínimo.	

LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE CONTRATACIONES
DICON

Lic. Nelson Galván
Director
Dirección de Contrataciones